2020中国水泥智能化高峰论坛

暨第十二届水泥粉磨峰会

参会回执

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 姓 名 | 性别 | 部门/职务 | 手 机 | 住宿（单/标间） |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 费用总额 | 万 仟 佰 拾 元整  | 小 写 | ￥ |
| 参会方式 | 1、二维码扫码报名；2、将参会回执传真或发邮件至中国水泥网； |
| 关注内容 |  |
| 付款方式 | 户 名：杭州砼福科技有限公司帐 号：1202023419100017716开户行：工商银行景江苑支行付款时请务必备注参会企业名称 |

注：请于**2020**年**10**月**25**日前传真或发邮件至中国水泥网：**0571-85871616**、**cehua@ccement.com**